## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開尋号 特開2001-201855 (P2001-201855A) (43)公開日 平時13年7月27日(20017-22)

(51) Int.CL?		鏡別紀号		ΡI			9	-73-1-*(参考)	
GOSF	7/039	601		G03F	7/039		601	2H025	
	7/004	504			7/004		504	2H096	
	7/095				7/095			5 F O 4 6	
	7/28	511			7/26		511		
H01L	21/027			HOIL	21/30		502R		
			審查請求	米薪求 第2	党項の数 2	OL	(全 30 頁)	最終質に続く	

(21)出職番号 特徽2000-8239(P2000-8239) (22)出職日 平成12年1月17日(2000.1.17)

(71)出版人 000005201 富士芳真フィルム株式会社 奔线川県南足術市中裕210最地 (72)発明者 本谷 一良 壽明(楊原帝占田町川瓜4000最地 富士子 真フィルム株式会社内

(74)代理人 100105847 弁理士 小架 当平 (外6名) Pターム(参考) 28025 AMDI AMD2 AMG3 AB16 AC04

(###) 28/05 AUD AU/2 AU3 AB16 AU3 ACO8 AU03 BEDO BEDO FEDO BED2 BF11 BODO CEAS COOS COOA COSO FAIT 28/05 BA11 EAO3 EAO5 GA08 5P046 AAO7

(54) 【発明の名称】 遠紫外線線光用ポジ型フォトレジスト組成物

## (57)【要約】

【課題】 半導体デジイスの製造において、高感度であって、0.15 μm UTの高解像力を有し、10 hu 矩形 財政者 市とレジストパターンを夫え、現象像への動い 性が投資で関係欠陥が少かいボジ艦フォトレジスト組成 特を提供すること、及び2階レジスト法において、数票 プラスマエッチング工度での下層・のパターンを収り換して ゴジントが小さいボジ電フォトレジスト組成物を提供すること。

【解決手段】 特定のシリコン含有繰り返し単位と、特定の構造の繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、能の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する複分解性ポリマーを含有することを特徴とするボグ型フォトレジスト組成物

【特許請求の範囲】 【請求項1】(A) 活件字線または特別線の照例に上 り、酸を発生する化合物

(B) 下記一様式 (C1) 及び (C2) で表される終り 巡し単位より選択される少なくとも一種を含む、酸の作 用により分解しアルカリ水溶液に対する溶解性が併加す る樹脂を含有することを特徴とする連集外線器光用ポジ

型フォトレジスト組成物。 (化11

子、質増基を有していてもアルキル基、密増基を有して いてもよい環状炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、 カルボキシル基、-C(=O)-Y-A-Ret. -C(= O)-Y-A-COO(CH2)2SiR'R"R"". -C OOR:11. -COO(CH:):SiR'R"R"だだし Rej~Rejのうち少なくとも一つは-C(=O)-Y-A -COO(CH2)2 S1R'R"R"D-COO(CH2)2 SiR'R'R"のいずれかであり、同様にRes~Res のうち少なくとも一つは-C(=O)-Y-A-COO R"R""のいずれかである。R'、R"およびR"" は、同一でも暴かってもよく アルキル基 トリアルキ ルシリル基またはトリアルキルシリルオキシ基を表す。 Yは、酸素原子 イオウ原子 -NH- -NHSO: - NHSO+NH-から挙ばれる2価の結合器 P. estt. - COOH. - COORess (ResettRess offit 義と図義および下記ラクトン維治) - CN 水和基 面換基を有していてもよいアルコキシ基、-CONH-Roll、-CONHSO2-Reliまたは下記ラクトン構

道を表す。 【化2】

Roilは面換基を有していても良いアルキル基、面換基 を有していてもない理様アルキル基を表す ムけ単統 ☆ アルキレン芸 習換アルキレン芸 エーテル芸 4 オエーテル基、カルボニル基、エステル基、アミド基、 スルフォンアミド芸、ウレタン基またはウレアよりかる 群から選択される単独あるいは2つじょの基の組み合わ せを表す。Rss~Rssは、同じでも異なっていてもよ

く、水素原子または置換基を有していてもよいアルキル 基を表す。a、bはそれぞれ1または2を表す。

【請求項2】(A)活性光線または放射線の照射によ り 数を発生する化合物

(B) 強収項1記載の 輪の作用により分解しアルカリ 水溶液に付する溶解性が増加する解析 (C) 有機與基件化会物

(D)シリコン系 フッソ系まかはノニオン系かん選げ

れる界面活件割 10 (E) 上記(A)から(D)を盗賊する右携済刻を全右 することを特徴とする運動外線電光用ポジ型フォトレジ

スト組成物。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集種同路表 子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、済品パネ ル等の製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関す

۵. [0002]

【従来の技術】半導体紫子、磁気パブルメモリ、集種目 路等の電子部品を製造するためのパターン形成法として は、従来より 整外線又は可提音線に成をするフェトレ ジストを利用する方法が幅広く実用に供されている。フ ォトレジストには 半四針により抽痕針部が現場道に不 溶化するネガ型と 反対に可溶化する水ジ型とがよる が、ネガ型はボジ型に比べて感度が良く 現代エッチン グに必要な基板との検査性及び耐薬品件にも得れている。 ことから、近年までフォトレジストの主流を占めてい

t. 30 【0003】しかし、半導体表子等の高密度を・高集精 化に伴い、パターンの統領や間隔が極めて小さくなり。 また、基板のエッチングにはドライエッチングが採用さ れるようになったことから、フォトレジストには高解像 度及び高ドライエッチング耐性が溜まれるようになり、 現在ではポジ型フォトレジストが大部分を占めるように なった。特に、ポジ型フォトレジストの中でも、癌度、 解像度、ドライエッチング耐性に優れることから、例え ばジェー・シー・ストリエータ著、コダック・マイクロ エレクトロニクス・セミナー・プロシーディングス、第 40 116頁(1976年) (J.C. Strieter, Kodak Micro electronics Seninar Proceedings 116 (1976 年)等に記載されているアルカリ可溶性のノボラック樹 脂をベースにしたアルカリ現果型のポジ型フォトレジス

【0004】しかしながら、近年電子機器の多機能化。 高度化に伴ない、さらに高密度化及び高集積化を図るべ くパターンの徴組化が強く要請されている。

トが現行プロセスの主流となっている。

【〇〇〇5】即ち、集積回路の積方向の寸法の縮小に比 べてその縦方向の寸法はあまり縮小されていかないため 50 に、レジストパターンの幅に対する高さの比は大きくな らざるを得なかった。このため、複雑な段準検査を有す るウエハートでレジストパターンの寸法型化を押さまて いくことは、パターンの微細化が進むにつれてより回数 になってきた。

【0006】さらに、各種の鑑光方式においても、最小 寸法の縮小に伴ない問題が生じてきている。例えば 米 による露光では、基板の段差に基づく反射室の干渉作用 が、寸法精度に大きな影響を与えるようになり、一方型 子ピーム露光においては、電子の検方数乱によって生ず る近接効果により、微細なレジストパターンの高さと幅 10 の比を大きくすることができなくなった。

【0007】これらの多くの問題は多層レジストシステ ムを用いることにより解消されることが見出された。多 層レジストシステムについては、ソリッドステート・テ クノロジー、74 (1981) (Solid State Technolog y. 74 (1981)] に概説が掲載されているが、この他にも このシステムに関する多くの研究が発表されている。一 優的に多層レジスト法には3層レジスト法と2層レジュ ト法がある。3層レジスト法は、段差基板上に右膊平田 化酸を徐布し、その上に、無機中間隔、レジストを変 ね、レジストをパターニングした後、これをマスクとし て無機中間層をドライエッチングし、さらに、無機中間 層をマスクとして有機平坦化膜をO2 RIE(リアクテ ィブイオンエッチング) によりパターニングする方法で ある。この方法は、基本的には、従来からの技術が使用 できるために、早くから検討が開始されたが、工程が非 常に複雑である、あるいは有機様、無機様、有機様と三 層物性の異なるものが重なるために中間層にクラックや ピンホールが発生しやすいといったことが問題点になっ ている.

【0008】この3層レジスト法に対して、2層レジス ト法では、3層レジスト法でのレジストと無機中間層の 両方の性質を兼ね備えたレジスト、すなわち、酸素プラ ズマ耐性のあるレジストを用いるために、クラックやビ ンホールの発生が抑えられ、また、3層から2層になる ので工程が簡略化される。しかし、3層レジスト法で は、上層レジストに従来のレジストが使用できるのに対 して、2層レジスト法では、新たに酵素アラズマ制件の あるレジストを開発しなければならないという無関があ った.

【0009】以上の背景から、2層レジスト法等の上層 レジストとして使用できる酸素アラズマ耐性に優れた。 高感度、高解像度のボジ型フォトレジスト、特に、現行 プロセスを変えることなく使用できるアルカリ現像方式 のレジストの開発が望まれていた。

【0010】さらに、ハーフミクロン以下の観幅からな る財政権パターンの加工が必要な超しSIの製造等にお いては、リソグラフィーに用いられる電光装置の使用法 長の短波化が進行し、今やKrFエキシマーレーザー 米、ArFエキシマーレーザー光を用いる事が検討され 50 【0014】(1)(A)活性光線または放射線の照射

るまでになってきている。この様な頻波長の米リソグラ フィーでは、レジストは化学増展型と呼ばれるものを用 いるのが一般的である。なかでもArFエキシマーレー ザー光を利用する場合は、膜の光学的透明性の観点から レジストの主成分となるパインダー樹脂中にフェノール 構造を導入する事は適当ではなく、セーブチルエステル 等の3級エステル 1-アルキルアダウンチルアッテ ル、カルボン酸のTHP保護体など、酸で分解してカル

ポン酸を発生する構造を画像形成性部位として含有する 樹脂ポリマーをバインダーとして用いるのが一般的であ る、ArFエキシマーレーザー光に透明な画像形成性部 位を含有するSi含有ポリマーは、例えば特開平8-1 60623、特開平10-324748、特開平11-60733、特徴平11-60734に展示されてい る。しかし現像液への濡れ性の低下により現像な路を発 生しやすいという問題点を有する。さらにはパターンが 矩形形状にならず、次の酸素アラズマ工程において下層 へのパターン転写時に寸法シフトが大きくなるという問 題点を有していた。

【0011】SPIE、第3678巻、241項には、 酸分解性エステル末端にトリス (トリメチルシリル)シ リルエチル基を含有するビニルポリマーを用いた化学場 模型レジストが関示されている。また、SPIE、第3 678歳 214項及び562頃には 粉分解件エスキ ル末端にトリメチルーピス(トリメチルシリル)ジシラ ヘプチルメチルプロビルエステルを含有するビニルポリ マーを用いた化学増展型レジストが開示されている。し かしながら、これらの技術でもトリス(トリメチルシリ ル)シリルエチル基に配因する基板との密条件 みが初

30 保済への濡れ件の低下という問題占が左右した [0012]

【発明が解決しようとする課題】 従って、本春明の目的 は、半導体デバイスの製造において、高感度であって、 16μm以下の高解像力を有し、しかも卸形形状を 有するレジストパターンを与えるポジ型フォトレジスト 組成物を提供することである。本発明の他の目的は、現 像液への濡れ性が良好で現像欠陥が少ないポジ型フォト レジスト組成物を提供することである。本発明のさらな る他の目的は、2層レジスト法において、酸素アラズマ 40 エッチング下科での下層へのパターン転写の際に対注シ フトが小さいポジ型フォトレジスト組成物を提供するこ とである.

【課題を解決するための手段】本発明者らは、ポジ型化 学増福系におけるレジスト組成物について鋭意検討した 結果、特定の繰り返し単位を共重合した酸分解性樹脂を 用いることにより、本発明の目的が弾せられることを見 出した。脚ち、上記目的は、下記構成を有するポジ型フ オトレジスト組成物を用いることにより達成される。

により、酸を発生する化合物。(B)下記一節で(C 1)及び(C2)で表される繰り返し単位より選択され る少なくとも一種を含む、 数の作用により分解しアルカ リ水溶液に対する溶解性が増加する樹脂を含有すること を特徴とする連集外線露光用ポジ型フォトレジスト組成

[0015] [#31

(C1)

【0016】式中、Rei~Reiは、同じでも異かっても よく、水素原子、胃燥基を有していてもアルキル基 署 換基を有していてもよい環状操化水製基、ハロゲン原 子、シアノ基、カルボキシル基、-C(=O)-Y-A-Ros. -C(=0)-Y-A-COO(CH1)2SiR' R''R''', -COORell, -COO(CH2)2SiR' R''R'''ただしRuiへRuiのうちかたくとも一つけー C(=O)-Y-A-COO(CH1)1S1R'R"R"h -COO(CH<sub>2</sub>)2SiR'R'R'"のいずれかであり、 同様にRob~Rosのうち少なくとも一つは-C(=O)-Y-A-COO(CH2)2S1R'R"R"b-COO (CH1)1S1R'R'R'"のいずれかである。R'. R"およびR""は、同一でも異なってもよく、アルキ ル基、トリアルキルシリル基またはトリアルキルシリル -、-NHSO:-、-NHSO:NH-から選ばれる2 価の結合器、Raは、--COOH、--COOReta (R c10はRc11の定義と同僚および下記ラクトン検告) -CN、水酸基、置換基を有していてもよいアルコキシ 基、-CONH-Rell、-CONHSO2-Rellまた は下記ラクトン構造を表す。 [0017]

[化4]

【0018】Reitは置換基を有していても良いアルキ ル基、置換基を有していても良い環状アルキル基を表 す。Aは早結合、アルキレン基、置換アルキレン基、エ ーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エステル 基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基または ウレアよりなる群から選択される単独あるいは2つ以上 50 J.V. Crivello etal, Polymer Bull., 14,279(1985), J.V.

の甚の組み合わせを寄す

【0019】Rss~Rssは、同じでも異なっていてもよ

く、水業原子または置機基を有していてもよいアルキル 基を表す。a、bはそれぞれ1または2を表す。 【0020】(2)(A) 流性事故すかは物幹線の認証

により 酸を発生する化合物 (B) 前記(1) 記載の、 酸の作用により分解しアルカ

リ水溶液に対する溶解性が増加する体胎 (C)有模范基件化合物

10 (D)シリコン薬、フッソ系またはノニオン系から報ば

(E)上記(A)から(D)を溶解する有機溶剤を含有 することを特徴とする連繫外線露光用ポジ型フォトレジ

スト組成物。

【発明の実施の影態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。本発明のポジ型フォトレジスト 組成物には、感光性化合物として活性光線または放射線 の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤ともい 20 う)、ナフトキノンジアジド-4(5)-スルホン酸エ ステル化合物等を含有することができる。本発明におい

ては、実験発生制が好ましい。 【0022】本発明で使用される活性光線または放射線 の昭祉により分解して動を発生するか会物としては ※ カチオン重合の光開始制、光ラジカル重合の光開始制 色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジス ト等に使用されている公知の光 (400~200 nmの 紫外線、連紫外線、特に好ましくは、g線 h線 ( 観、KrPエキシマレーザー光)、ArPエキシマレー

オキシ基を表す。Yは、酸素原子、イオウ原子、-NH 30 ザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより 酸を発生する化合物およびそれらの混合物を適宜に選択 して使用することができる。

> 【0023】また、その他の本発明に用いられる活件※ 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S. I. Schlesinger, Photogr, Sci. Eng., 18,3 87(1974), T.S.Bal etal, Polymer, 21, 423(1980) Wiciel 截のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,06 9,056号、同 Se 27,992号 29間平3-140140号381=1949 のアンモニウム塩、D.C.Necker etal, Macromolecules, 1 40 7, 2468 (1984). C.S. Wen et al., Teh., Proc., Conf., Rad. Circin.

g ASIA,p478 Tokyo, Oct.(1988) . #EBBB2F284.069.055 号、同4.069.056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Cri vello etal, Macromorecules, 10(6), 1307(1977) , Chem. &Eng. News., Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143号、 米国特許第339.049号、同第410.201号、特開平2-150.84 8号、特開平2-296,514 号等に記載のヨードニウム塩、 J.V.Crivello etal, Polymer J.17,73 (1985), J.V.Criv ello etal.J.Org.Chen., 43, 3055(1978), W.R.Watt eta J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984).

Givello etal, Macrosorecules, 14(5), 114(198))、J. V.Crivello etal, J.FolyaerSci., Folyaer One, B. 1,17, 207(199)。 展刊等計算370,099 年 同点,8119、用 同人,2019、 同39,099 年 同23,5079、 同27,449 年 四子449 年 日本74,429 日本74,429

スルホニウム塩 [ O O 2 4 ] J.V. Crivello etal, Macromorecules, 10 (6), 1307(1977), J.V. Crivello et al. J. PolymerSci. . Po lyner Chen.Ed., 17,1047(1979)等に記載のセレノニウ A塩、C.S.Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA,p 478 Tokyo, 8ct (1988)等に記載のアルソニウム塩等のオ ニウム塩、米田特許第3,905,815号、特公明46~4605号 特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-23973 6号、特開網61-169835号、特開網61-169837号、特別網6 2-58241号、装開到62-212401号、特潔四63-70243号、特 開码63-298339号等に記載の有機ハロゲン化会物 K. Mel er et al.J.Rad.Gring, 13(4), 26(1986). T.P.Gill et al , lnorg Chem. , 19, 3007 (1980) . D. Astruc Acc. Chem. Re s.,19(12),377(1896)、特際平2-161445号等に記載の有 機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayase et al., J. Polymer Sci., 25, 753 (1987), E. Reichmanis et al., J. Pholymer Sc. i., Polymer Chem. Ed., 23, 1 (1985), Q.Q. Zhu et al., J. Phot. ochem. .36.85,39,317(1987), B.Amit etal, Tetrahedron Lett., (24) 2205 (1973), D. H. R. Barton etal, J. Chen So. c., 3571(1965), P.M. Gollins et al, J. Chem. SoC., Perkin 1.1695(1975). M. Rudinstein etal, Tetrahedron Lett. . (17), 1445 (1975), J. W. Walkeretal J. An. Chen. Soc., 110, 7 30 170(1988), S. C. Busman, et al., J. Imaging, Technol., 11 (4), 191(1985), H. N. Houli ban et al. Nacornolecules, 21. 2001 (1988). P. M. Coll Linsetal, J. Chen. Soc., Chen. Comm. n., 532 (1972), S. Havase et al., Macronolecules, 18, 1799 (1985), E. Reichman et al., J. Electrochem. Soc., Solid St. ate Sci. Technol., 130(6), F. M. Houlihan etal, Macromol. cules, 21, 2001 (1988)。 欧州特許第0290, 750号、同046.0 83号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号、米 国特許第3.901,710号、同4.181,531号、特開網60-19853 8号、特開羽53-133022号等に記載の0-ニトロベンジル 40 恐保護基を有する子輪発生剤 M TINDEA et al Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Berner etal, J. Rad. Ouring, 13(4), W.J.Mijs etal, CoatingTechnol., 55(697), 45(19 83) Akzo, H. Adachi etal, Polyger Preprints, Japan 37 (3)、欧州特許第0199.672号、同84515号、同044.115号 岡618,564号、岡0101,122号、米田特件第4,371,605号 周4,431,774 号、特開昭64-18143号、特開平2-24776 号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート 等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化会 物、特開昭61-166544 号、特際平2-71270号等に 50

記載のジスルホン化合物、特際平3-103854号、 同3-103856号、同4-210960号等に記載 のジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物を挙げ ることができる。

(0025) また、これらの光により酸を発生する基、 あるいは化合物をポリマーの主題または機械に導入した 化合物、たとえば、M.E. Woodhouse et al. J. An. Chen. So (104, 596(1982)、S.P. Parpas et al. J. J. Insging Sci., 30(5), 218 (1995)、S. Kondectal, Makrosol. Chen. Japid

【 0 0 2 6 】 さらにV.N.R.Pillai, Synthesis, (1), 1(19 80)、A. Abed et al., Tetrahedronlett., (47) 4555 (197 1)、D.B.R. Barton et al., J. Chen. Soc., (C), 329 (197 20 0)、米温新幹策3, 779, 778号、欧州特等期126, 712号等を 記載の光により敵を発生する化合物も使用することがで

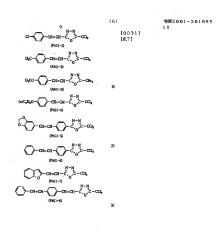
86。 【0027】上記活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に設明する。 (1)トリハロメチル並が関係した下記一級式(PAG)

(1)トリハロメチル並が置換した下記一級式(PAG 1)で表されるオキサゾール誘導体または一般式(PA G2)で表されるSートリアジン誘導体。 (0028]

【化5】

(4k.6 )

(0029)式中、R\*\*(は置接もしくは未開機のアリール基、アルケニル基、R\*\*は運搬もしくは未置機のアリール基、アルケニル基、R\*\*は運搬もしては未置機のアリール基、アルケニル基、アルキル基、ア・(Y)。をしめす、Yは指尿原子よ力には果薬の子をするために限定されるものではない。 (0030)



[0032] [#8]

【0033】 (2)下記の一般式 (PAG3) で表されるヨードニウム塩、または一般式 (PAG4) で表されるスルホニウム塩。

[0034] [化9] 【0035】ここで式Arl、Arlは各々独立に置始も しくは未運換のアリール志を示す。設ましい理想基とし ては、アルキル基、ハワアルキル基。シロアカキル 基、アリール塔、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシ が、ル流、アルコキンルボニル塔、ヒロドキシ逝、メルカ アト書およびパロゲン原子が挙げられる。

【0036】R<sup>100</sup>、R<sup>101</sup>、R<sup>101</sup>は各・金食と、 塑造 もしくは未要物のアルキル基、アリー・基を示す、哲定 しくは、炭素数6~1 4のアリール基、炭素数1~8の アルペキを基とびそれらの面積的場体である。 計をしい 面積を起しては、アリー・基本に対して投資素1~8の アルペキシル基、皮皮数1~8のアルキル基、エトロ基、 カルペキシル基、とロギネン基をが、ロケンのアンボーンで り、アルキル基を活力して投資素1~8のアルコキン タ、塩の水ボーンル塞・アルコン・サルボールを下れる。

(PAG3-4)

13 【0037】Z-は対アニオンを示し、例えばBF+-、 As Fer. PFer. SbFer. SiFer. ClOc. CF<sub>0</sub>SO<sub>0</sub>-等のパーフルオロアルカンスルホン砂アニ オン、ペンタフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナ フタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族 スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸 アニ オン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるが これらに限定されるものではない。

[0038] #cR202, R204, R2050055020# よびArl、Ar2はそれぞれの単結合または関策基を介 10 して結合してもよい。 【0039】具体例としては以下に示す化合物が挙げる

れるが、これらに限定されるものではない。 [0040]

【化101

(PAG3-3)

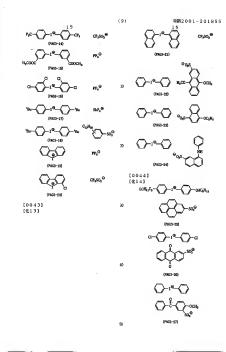
[0041] [4k1 1 1

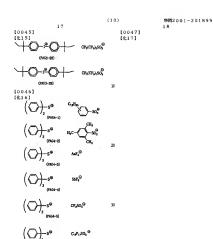
CP,SO,G (PAC3-6) (PAG3-6) (PAG3-7) (PAG3-9)

(PAG3-10) (PAG3-11)

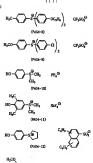
(PAG3-12) (PAG3-13)

[0042] 【化121



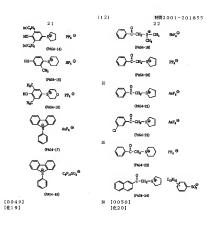


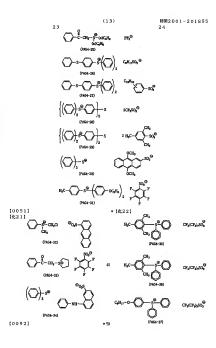
но-



(PAG4-13)

[0048] [化18]





20

30 [0058] [425]

25

10053 - 原式 (PAG3) 、 (PAG4) で売さ れる上記オーツ A幅は会知であり、例えばJ. Kinapczyk etal, J. Ja. Ghen. Soc., 91, 185(199)。 At. Livycok etal 1. J. Urg. Chen. 35, 2332 (1970) 、E. Coethas etal . Jul 1. Soc. Ghen. 18-17, 35-56, (1990) 。 R. Kiniciester, J. A. co. Chen. Soc., 37, 3597(1990) 、 J. V. Grivello etal . Jio 1) Phys. Chen. 26, 18, 3577(1990) 、 J. Widthiga, 267, 4679 9 および何よく27, 4799. 特別を示う10, 331号等に記載の が設定より合きをことができる。

が成により可放するしてかできる。 【0054】(3)下記→脱代(PAG5)で表される 10 ジスルホン誘導体または一般代(PAG6)で表される イミノスルホネート誘導体。

[0055] [4:23]

Ar3-SO<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>-Ar4 R<sup>204</sup>-SO<sub>2</sub>-O-N

[0056]式中、Ar\*、Ar\*は各々検立に置機もしくは未認めアリール基を示す。R\*がは理機もしくは 未認時のアルー基、アリール基を示す。Aは理機としくは 大器機のアルトルトン アルフェンン基。アリーレン基を示す。Bptの12では、アリーレン基を示す。Bptの12で以下に示する合物が挙げられ が、これらに限定されるものではない。 100571

[0057] [624]

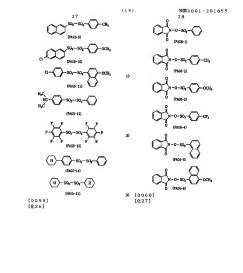
H<sub>2</sub>CO-{\sqrt{-so<sub>2</sub>-so<sub>2</sub>-\sqrt{-oce}}-oce

(PAGS-4)

F<sub>2</sub>C-\\_\_-SO<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>-\\_\_-CT (PHS-5) SO<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>-\\_\_\_

\$4,C20-\$\begin{pmatrix} -80\_2-80\_2-\\ (PAGS-4) \\ (PAGS-7) \end{pmatrix} -Q

J (PAG5-40



29 (PAG6-7)

[0061] [张28]

(PAGE-15)

とができる。

【0063】上記光酸発生期において特に好ましいもの は、(PAG3)~(PAG6)で示され、目つ活件米 線又は放射線の照射により発生する酸が有機スルホン酸 である化合物である。これらの光酸発生剤を用いること 30 で、高迅度かつ矩形なパターン形状のボジ面像を得るこ

【0064】これらの活件学線または物料線の部間はこと り分解して敵を発生する社会物の添加費は レジスト組 成物の全重量(確布溶媒を除く)を基準として通常()。 001~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0. 01~20重量%、更に好ましくは0.1~5重量%の 範囲で使用される。活性光線または放射線の照射により 分解して酸を発生する化合物の添加量が 0.001希 量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が40重 40 量%より多いとレジストの光明収が高くなりすぎ、プロ

ファイルの悪化や、プロセス (特にベーク) マージンが **狭くなり好ましくない。** 【0065】次に(B)上記数分解性樹脂(酸分解性樹 脂) について説明する。式 (C1) および (C2) 中. Rei~Reiは、同じでも異なってもよく、水素原子、変 損基を有していてもアルキル基、置換基を有していても よい環状炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、カルボ キシル基、-C(=O)-Y-A-Reg、-C(=O)-Y

-A-COO(CH2)2 SIR'R"R", -COOR 50 att. -COO(CH2)2SiR'R"R"ただしRel~ Resのうち少なくとも一つは-C(=O)-Y-A-CO O(CH1)2SiR'R"R"D-COO(CH1)2Si R'R''R'''のいずれかであり、同様にRet~Retのう ち少なくとも一つは--C(=0)-Y-A-C00(C H1)2 S I R'R'' R''' to-COO(CH1)2 S I R'R'' R'"のいずれかである。

【0066】R'、R''およびR'''は、同一でも異なっ てもよく、アルキル基、トリアルキルシリル基まかはト リアルキルシリルオキシ基を表す、Yは、酸素原子、イ オウ原子、-NH-、-NHSO:-、-NHSO:NH 10 キシ基、エトキシ基、プロポキシ基、プトキシ素等の使 ーから遊ばれる2個の結合基、Roは、-COOH、-COORele (ReleはRellの定義と開義および上記ラ クトン構造)、-CN、水酸基、置換基を有していても よいアルコキシ基、-CONH-Roll、-CONHS O1-Re11まかは F記ラクトン構造を表す。

【0067】R・いは胃燥基を有していても良いアルキ ル基、習機基を有していても良い理様アルキル基を表 す. Aは単結合 アルキレン芸 習地アルキレン芸 エ ーテル芸 チオエーテル基 カルボニル基 エステル 基、アミド基、スルフォンアミド基、ウレタン基または 20

ウレアよりなる群から選択される単独あるいは2つ以上 の基の組み合わせを表す。

【0068】Rzs~Rasは、同じでも異なっていてもよ く、水素原子または質機基を有していてもよいアルキル 基を表す。a、bはそれぞれ1または2を表す。 【0069】R'、R''、R'''において、上記アルキル 基としては、炭素数1~10の直鎖または分岐のアルキ ル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6の直鎖ま たは分岐のアルキル基であり、更に好ましくはメチル 基、エチル基、n-プロビル基、i-プロビル基、n-30 ブチル基 ミーブチル基 ミーブチル基 ナーブチル基 である。トリアルキルシリル基のアルキル基としては炭 素数1~6の前額または分岐のアルキル基であり 事に 好ましくはメチル基、エチル基、n-プロビル基、i~ プロピル基、ロープチル基、1ープチル基、8ープチル 基、セーブチル基であり、中でも最も好ましいのはメチ ル基である。トリアルキルシリルオキシ基のアルキル基 としては、炭素数1~6の直絡または分前のアルキル基 であり、更に好ましくはメチル茶、エチル茶、ロープロ ビル基、1-プロビル基、ロープチル基、1-プチル 基、8ープチル基、セーブチル基であり、中でも最も好 ましいのはメチル基である。

[0070] Re1~Res、Re1t、Re11におけるアルキ ル基としては、炭素数1~10個の直鎖状あるいは分岐 状アルキル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6 個の直鎖状あるいは分岐状アルキル基であり、更に好ま 1.くはメチル芸、エチル芸、プロビル芸、イソプロビル 基、ロープチル基、イソプチル基、88c-ブチル基 tープチル森である。

【0071】Roi~Roiにおける環状炭化水素基として 50 よっても得ることができるが、より好ましくは運料金属

は、例えば環状アルキル基、有額式炭化水素であり、シ クロプロビル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル 基、アグマンチル基、2-メチル-2-アグマンチル 益、ノルボルニル基、ボロニル基、イソボロニル基、ト リシクロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナ ンエポキシ基 メンチル基 イソメンチル基 ネオメン チル基。テトラシクロドデカニル基等を描けることがで SZ. 【0072】Rosにおけるアルコキシ基としては メト

素数1~4個のものが挙げることができる。 【0073】R:1:における環状アルキル基としては、 シクロプロビル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル 基、アグマンチル基、2-メチル-2-アダマンチル 基、ノルボルニル基、ボロニル基、イソボロニル基、ト リシクロデカニル基、ジシクロペンテニル基、ノボルナ ンエボキシ甚 メンチル基 イソメンチルギ ネナメン チル基、テトラシクロドデカニル基等を挙げることがで 32.

【0074】上記アルキル基、現状炭化水素基、現状ア ルキル基、アルコキシ基における更なる置換基として は、水酸蒸、ハロゲン原子、カルボキシル基、アルコキ シ基、アシル基、シアノ基、アシルオキシ基等を挙げる ことができる。アルコキシ茲としては、メトキシ基 エ トキシ茲、プロポキシ基、プトキシ基施の提索数1~4 個のものが挙げることができ、アシル基としてはホルミ ル基、アセチル基等を挙げることができ、アシルオキシ 基としてはアセトキシ基等を挙げることができる。

【0075】 Aにおけるアルキレン基、胃糖アルキレン 基としては、下記で示される基を挙げることができる。 - [C (Ra) (Rb) ] --#Cds Ra、Rb: 水素原子、アルキル基、置端アルキル基、ハ

ロゲン原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一 でも異なっていてもよく、アルキル器としてはメチル 基、エチル基、プロビル基、イソプロビル基、プチル基 等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル 基 エチル基 プロビル基 イソプロビルギ上りかる獣 から選択された置換基を表す、置換アルキル基の置換基 40 としては、水砂基、ハロゲン原子 アルコキシ其を場げ ることができる。アルコキシ基としてはメトキシ基、エ トキシ基、プロポキシ基、プトキシ基等の影響数1~4 側のものを挙げることができる。 rは1~10の数数を 表す。ハロゲン原子としては塩素原子、血素原子、ファ 素原子、沃素原子等を挙げることができる。

【0076】本発明に用いる部分解作根節はノルボルネ ン骨格を有する単量体を重合、必要ならポリマー反応す ることにより得られる。重合反応に関してはアゾ系開始 刹等の一般的なラジカル開始剤を用いたラジカル重合に 33 緒体等の配位重合触域を用いた開墾重合により合成され る。また開環重合により得られた樹脂は安定性や光学吸 収の観点から進元して用いるのが存ましい。

(00 771 銀分所任期間と、一般さく(C1) 及び少または(C2) の単東体権り至し単位を1種あらいは複数 合切切外に、ドライエッサンプ部性や順準内線配置性、 系版書程に、レジストプロファイル、さらにレジストの一般的な必要が下さる解析、加速に、販売を調整する目的で限々な相差体料の返し単位との対理合体として使用することがある。 おましい実施会及せしては「CE一般だく(CV) 又は(CVI)で突される繰り返し無位を挙げることができ、

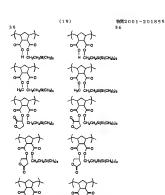
[0078]

(av) (cv) (cv

【0079】ここで、Zは観響原子、−NH・−、N (−Rci)→、−N (−OS0Rcii)→を表し、Rcii も前記と同窓で記載を有してもしい不みも馬、歴報 基を有してもいる様かのようなも様り返し年位の計ましい異原例としては、以下のものが挙げられるが、本発明はこれらの具体解、環定されるものではない。

[0080]

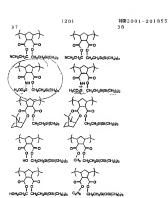
...



HOHICHIC CHICHIBICHINI HOHICHIC CHICHIBIGICHINI

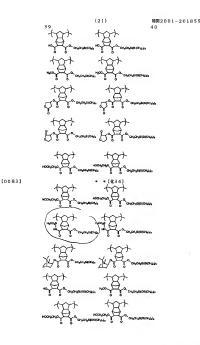
[0081]

\* \*[ft32]



[0082]

\*30\* [化33]



4.1 【0084】本発明に係る樹脂は、本発明の効果が有効 に得られる範囲内で、更に以下のような単量体が該機動 を構成する繰り返し単位を与えるものとして共重合され ていてもよいが、下記単量体に限定されるものではな

い。これにより、前野樹脂に要求される件様、特に (1) 塗布溶剤に対する溶解性、(2) 製膜性(ガラス 転移点)、(3)アルカリ現像件、(4)際べり(製造 水性、アルカリ可溶性基準状)、(5)未株学部の基礎 への密着性、(6)ドライエッチング對性、の破蹊勢が 可能となる。このような共産合単量体としては、例え ば、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、 アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化会 物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれ る付加重合性不飽和結合を1個有する化合物などを挙げ

ステレができる 【0085】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類 例 ナビアルキル (アルキル基の必要原子数は1~1 0のものが好ましい) アクリレート (例えば、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロビル、ア 酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ー tーオクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロ キシエチルアクリレート2、2-ジメチルヒドロキシア ロビルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレ ート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペン **タエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレ** ート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアク リレート、テトラヒドロフルフリルアクリレートな νı .

【0086】メタクリル酸エステル類、例えばアルキル 30 ルフリルビニルエーテルなど); (アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い。) メタクリレート (例えばメチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロビルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキ シルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、 ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレー ト、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、 5-ヒドロキシベンチルメタクリレート、2,2-ジメ チロールプロパンモノメタクリレート、ペンタエリスリ トールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレー ト、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど): 【0087】アクリルアミド類、例えばアクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル 基、プロビル基、ブチル基、ヒーブチル基、ヘプチル 甚、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル 基などがある。)、N、N-ジアルキルアクリルアミド (アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例え 50 ることができる。一般的に、本発明に係る報告における

ばメチル蒸、エチル蒸、ブチル蒸、イソブチル基、エチ ルペキシル基、シクロペキシル基などがある。)、N-ヒドロキシエチルーN-メチルアクリルアミド N-9 ーアセトアミドエチルーNーアセチルアクリルアミドな ×:

【0088】メタクリルアミド類、例えばメタクリルア ミド、N-アルキルメタクリルアミド (アルキル就)・1、 ては影楽原子数1~10のもの 個えばメチル基 エチ ル基、セーブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエ チル基、シクロヘキシル基などがある。)、N、Nージ

アルキルメタクリルアミド (アルキル茲としてはエチル 基、プロビル基、プチル基などがある。)、N-ヒドロ キシエチルーN-メチルメタクリルアミドなど; 【0089】アリル化合物、例えばアリルエステル類 (例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸ア リル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステア リン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳 酸アリルなど)、アリルオキシエクノールなど;

【0090】ビニルエーテル類、例えばアルキルビニル クリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル 20 エーテル (例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビ ニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシル ビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エト キシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテ ル、1-メチル-2、2-ジメチルプロピルビニルエー テル、2-エチルプチルビニルエーテル、ヒドロキシエ **チルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエー** テル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチル アミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニ ルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフ

> 【0091】ビニルエステル類、例えばビニルブチレー ト、ビニルイソプチレート、ビニルトリメチルアセテー ト、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニ ルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジク ロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブ トキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラ クテート、ビニル-β-フェニルブチレート、ビニルシ クロヘキシルカルボキシレートなど:

【0092】イクコン酸ジアルキル類(例えばイクコン チルー3ーヒドロキシプロビルメタクリレート、トリメ 40 酸ジメチル イタコン酸ジエチル イタコン酸ジブチル など):アクリル砂 メタクリル粉 クロトン粉 イタ コン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等があ ۵.

【0093】本発明に係る樹脂において、一般式 (C 1) 及び/または (C2) で表される繰り返し単位の含 有量は、所望のレジストのOsアラズマエッチング耐 性、感度、パターンのクラッキング防止、基板塗着性 レジストプロファイル、さらには一般的なレジストの必 要要件である解係力、耐熱性、等を勘索して適宜設定す

一段式 (C1) 及び/または一般式 (C2)であされる 繰り返し単位の含有量は、各々、樹脂の全単量体繰り返 1.単位中10そル%以上が適当であり、終ましくは20 モル%以上、更に好ましくは30モル%以上である。 【0094】また、上記更なる共乗合成分の単量体に基 づく繰り返し単位の樹脂中の含有量も所望のレジストの 性能に応じて適宜設定することができるが、一般的に、 一般式 (C1)と一般式(C2) で表される繰り返し単位 を合計した総モル数に対して90モル%以下が好まし く、より好ましくは80モル%以下、さらに好ましくは 10 70モル%以下である。この更なる共産合成分の単量体 に基づく繰り返し単位の量が90モル%を越えると本発 明の効果が十分に発現しないため好ましくない。

【0095】本発明に係る樹脂は、一般式(I)で表さ れる繰り返し無位に担当する単量体及び無水マレイン酸 と 共産会成分を用いる場合は該共産会成分の延量体を 井重会1、 報会触媒の存在下に井重会1、 得られた井重 合体の無水マレイン酸に中央する繰り返し単位を 恵払 作あるいは砂件条件下にアルコール類と開放エステル化 し、あるいは加水分解し、しかる後生成したカルボン酸 20 アミノ基を有する化合物である。好ましい具体例として 都位を所望の置換基に変換する方法によっても合成する ことができる.

【0096】本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、G PC法によりポリスチレン機算値として、好ましくは 1,000~200,000である。重量平均分子量が 1.000未満では耐熱性やドライエッチング耐性の劣 化が見られるため余り好ましくなく、200、000を 越えると現像性が劣化したり、粘度が築めて高くなるた め製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じ

۵. 【0097】太谷明のボジ型フォトレジェト組成物にお いて、本発明に係わる樹脂(ポリマー)の組成物会体中 の配合量は、全レジスト開発分中4.0~9.9、9.9世景 %が好ましく、より好ましくは50~99.97重量% ዮጵል.

【0098】本等明のポジ型フォトレジスト組成物は (C) 有機塩基性化合物を含有することが好ましい。有 構築基件化合物としては、以下のものが継げられる。 [0099] 【化351

【0100】ここで、R250、R251およびR250は、同 一または器なり、水素原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6の とドロキシアルキル基または影楽数6~20の開始も1. くは非質換のアリール基であり、ここでR261とR252は 互いに結合して環を形成してもよい。 101011

【0102】(成中、R252、R254、R255およびR256 は、同一または異なり、炭素数1~6のアルキル基を示 41

更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の 窒素原子を 2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、 特に好ましくは、面換もしくは未面換のアミノ基と緊密 原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキル は、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未 置換のアミノビリジン、置換もしくは米置換のアミノア ルキルビリジン、置換もしくは未置換のアミノビロリジ ン、胃繰らしくは未胃燥のインダーゾル、胃抽らしくは 未置格のピラゾール、置接も1.くは未置機のピラジン。 置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換 のプリン、質値もしくは未管値のイミダゾリン、環境も しくは未習物のピラゾリン、智徳もしくは未習締のピペ ラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置 30 換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙

げられる。好ましい置機基は、アミノ基、アミノアルキ ル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリール アミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシ ロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、 水酸基、シアノ基である。 【0103】好ましい具体的化合物として、グアニジ ン、1、1-ジメチルグアニジン、1、1、3、3、-

テトラメチルグアニジン、2-アミノビリジン、3-ア ミノビリジン、4-アミノビリジン、2-ジメチルアミ 40 ノビリジン、4ージメチルアミノビリジン 2ージェチ ルアミノビリジン、2-(アミノメチル) ビリジン 2 ーアミノー3-メチルビリジン、2-アミノー4-メチ ルビリジン、2-アミノ-5-メチルビリジン 2-ア ミノー6-メチルビリジン、3-アミノエチルビリジ ン、4-アミノエチルビリジン、3-アミノビロリジ ン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピペラジ ン、N-(2-アミノエチル) ピペリジン、4-アミノ -2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジン、4ーピペ リジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-

50 アミノエチル) ピロリジン、ピラゾール、3-アミノー

45 5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1p-トリルピラゾール、ピラジン、2- (アミノメチ ル) -5-メチルピラジン、ピリミジン、2、4-ジア ミノビリミジン、4、6-ジヒドロキシビリミジン 2 -ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリ ン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、1、5-ジアザビシクロ (4.3.0) ノナー5-エン、1.8 -ジアザビシクロ〔5、4、0〕ウンデカー7-エン、 2、4、5-トリフェニルイミグゾール、N-メチルモ ルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒドロキシエチ 10 ルモルホリン、N =ペンジルモルホリン、シクロヘキシ ルモルホリノエチルチオウレア (CHMETU)等の3 級モルホリン誘導体、特開平11-52575号公報に 記載のヒンダードアミン類(例えば該公報〔0005〕 に記載のもの) 等が挙げられるがこれに限定されるもの

でけかい 【0104】特に好ましい具体例は、1.5-ジアザビ シクロ[4.3.0]-5-ノネン、1,8-ジアザビシク ロ(5.4.0)-7-ウンデセン、1.4-ジアザビシク ロ(2.2.2)オクタン、4ージメチルアミノビリジン、 ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジメチルイミダゾ リン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾール類、ピ リダジン類、ピリミジン類、CHMETU等の3級モル ホリン類、ビス(1、2、2、6、6 -ペンタメチルー 4-ピペリジル)セバゲート等のヒンダードアミン製造 を挙げることができる。

【0105】中でも、1、5-ジアザビシクロ [4, 3、0) ノナー5-エン、1、8-ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデカー7-エン、1, 4-ジアデビ

シクロ [2, 2, 2] オクタン、4ージメチルアミノビ 30 テアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタント リジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ビ ス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4ーピペリジ ル) セパゲートが好ましい。

【0106】これらの有機塩基性化合物は、単純である いは2種以上組み合わせて用いられる。有機塩基件化合 物の使用量は、レジスト組成物の全国形分に対し、通 常、0、001~10重量%、好ましくは0、01~5 重量%である。0.001重量%未満では上記有機塩基 性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量% を解えると高度の低下や非常半部の現像性が悪化する頃 40

南がある. 【0107】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、 専而活性剤を含在することが好まして 特にフッ墨系規 面活性剤、シリコン系界面活性制及びフッ楽原子と辞念 原子の両方を含有する界面活件剤、ノニオン系界面活件 剤の少なくとも1種の界面活性剤を含有することが好ま しい。中でもフッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性 利及びフッ素原子と理素原子の両方を含有する界面活性 剤が特に好ましい。本発明のボジ型フォトレジスト類成 物が上記数分解性機能と上記界面活性剤とを含有するこ 50 エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル等

とにより、250nm以下、特に220nm以下の波長 の露光光派の使用時に、現像欠陥とスカムの少ないレジ ストパターンが得られるばかりでなく、鏡幅再現性にも 優れるようになる。これらの界面活性剤として、例えば 特際原約2-36663号 特際網約1-226746号 特際開始1-2267 6号、特限昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7 -230165号、特第平8-62834号、特閣平9-54432号、時間 平9-988号記載の界面活性割を維げることができ 下記 市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。使用

できる市販の界面送性利として、何とばエフトップ8F30 1、EF303、(新秋田化成(株)製)、フロラードFE430、431 (件方スリーエム(株)型)、メガファックF171 F173 F1 76. F189. BOS (大日本インキ(株)類). サーフロンS -382, SC101, 102, 103, 104, 105, 106 (1986-F (株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル (株)脚)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面

活性剤を挙げることができる。またポリシロキサンポリ マージアー3(1(信頼化学工業(株)製)もシリコン系界 面活性剤として用いることができる。

【0108】他の界面活性別としては、具体的には、ボ リオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレ ンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエー テル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオ きシエチレンアルキルエーテル類 ポリオキシアチレン オクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニ ルフェノールエーテル等のボリオキシエチレンアルキル アリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシア ロビレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレ ート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノス

リオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビ タン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタン モノラウレート、ポリオキシエチレンソルピタンモノバ ルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステア レート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエー ト、ボリオキシエチレンソルビタントリステアレート器 のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル製等の ノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。界面活 性剤の配合量は、本発明の組成物中の間形分を基準とし

て、通常、0.001単量%~2単量%、好ましくは 0.01重量%~1重量%である。これらの界面活性制 は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わ せで添加することもできる。

【0109】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、 塗布溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテ ルアセテート等のプロピレングリコールチノアルキルエ ーテルアセテート製、乳酸メチル、乳酸エチル塩の乳酸 アルキルエステル質 プロピレングリコールチノメチル

\$8.

47

(0110) 割生人代は、アロビレングリコールモノス サルエーラルアモート、アロビレングリコールモノス サルエーラルアモート、アロビレングリコールモノス サルエーラルアモート、 可数タイル、 関連エテルを弾 がれる。これらの前線を締めたがは自然でして削い。 れらが、 現象の海峡が経過される参い方・フロビレングリ コールモノアルキルーブルアモート コール 直接アルキ ルスエテル様れた代から 1 電以上の場所を選択して減 2 を対して、多くが、2017 によったのの値 合け出、意と見たでち・グラ・3 の 7 0 0 が暮 と 1 い。本 野州のボビ河 ア・バレント 車機 mixi、 変更に応て 東上陸が特性指揮性心を他、 解内、 可原原、 上型に分 中国地が行ぶ アンドレント は一般では、 なることができる。 で超過ぎる 心向物学を含ませることができる。 1011 111 まを残ったのようとかど、フェットレンスト

シド等の第四級アンモニウム幅、ピロール、ピヘリジン 等の成果アミン保等のためり性が高級を使用すること ができる。更に、上記アルカリ性が高級にアルー類、界面活性利を適当量活加して使用することもでき る。 【0113】本発明のボジ型フォトレジスト組成物によ

るレジストを2届レジストの上層レジストとして使用する場合、上脚・ジストとして使用する場合、上脚・ジストリーンを展開でスタとして下頭の有種の子形の効果アラズマによるエッキングが行びわれるが、この上間・レジストは酸ニアラズマに対する十分で開発を対する。本発明のボジ型フォトレジスト後の物の機両アラズマ間性は上野・ジストのシリコン含音量が、エッチンダ電景技ど、「アーダルドレビストとのエッチング選択技ど、「下間と上押・レジストとのエッチング運用技どは、10-101と参与とく客名ととかに

れた2番リジストは次にパターン消費工程に行きれる が、その第1段階として、まず第2階、すなわち上階の フォトレジスト組成物の側にパターン有成項単位でう。 を限に応じてスタ合力せを行ない、このマスタを 通して高エネルギー様を照射することにより、照射部分 のフォトレジスト組成物をアルウルを形成で回路とし、 アルカリ水溶液で現像してパターンを形成する。 (01151条以で、第2段階として有業商子が導力な

ッチングを行なうが、この解料は上記のレジスト組度物 の限のパリークセスタとして整要アクスマスットプレ により見越し、アスペクト比の高い機能のパラーンを形 抜きる。この能能がアクスマスットツイはられて続いた。 第のエッチングは、従来のホトエッチング指所による基 家のエッチングは、だけ、アレータングは、アレータングは、 の対義の部に利用されるアラスマアッシングとよったく同 一の技能である。この情報は、例えば7回版アンダスマエ ッチング製品、アドデーを終アラスマスエッチング発出し、

アミン第。ジメチルエタノールアミン、トリエタノール り、仮記性ガス、すなわちエッチングガスとして健康を であるアルコールアミン類、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキンド、テトラエチルアンモニウムにドロキ の パターシマスタとして基板の加工が行なれるが、加

49 工法としてはスパッタエッチング、ガスアラズマエッチ ング、イオンビームエッチング物のドライエッチング法 を利用することができる。

【0116】本発用のレジスト脚を含む2層脚レジスト 法によるエッチング処理は、レジスト階の剥離操作によ って完了する。このレジスト屋の剥離は単に第1層の有 機高分子材料の溶解処理によって実施することができ る。この有機高分子材料は任宜のフォトレジストであ り、かつ、上記フォトエッチング提作においてなんら変 質(硬化等)されていないので、各公知のフォトレジス 10 ト自体の有機溶媒を使用することができる。あるいは、 アラズマエッチング等の処理により、溶媒を使用するこ となく剥離することも可能である。

[0117]

【寒簾倒】以下、本祭明を楽禁例によって更に具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので

合成例(樹脂(1)の合成)

シクロペンタジエン72gと、2-(トリメチルシリ に加えたのち、撹拌下で加熱反応させた。溶媒と未反応 原料を減圧で留去した後、目的物を含む反応済をシリカ ゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン+酢酸エチ ル) にて精製し、純度98%の中間体モノマーAを得 た。一方、シクロペンタジエン728と、2-メトキシ エチルアクリレート130gを用い、上記と同様な方法 により中間体モノマーBを得た。

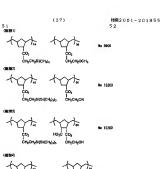
[0118] 【化37】

CH-CH-SICHA-中間体モノマーA 中間体モノマー8

【0119】中間体モノマーAと中間体モノマーBを飲 燥クロロベンゼンに溶解させた溶液を、六塩化タングス テン0.15mo1%、トリエチルアミン0.3mo1 %の乾燥クロロベンゼン溶液に加え検控した。30℃で 18時間撹拌し、メタノールに再沈して、白色の徹然水 物を取り出した。NMR測定から、モノマーの組成比 は、64/36であった。またGPC測定より、重量平 均分子量を求めたところ、ポリスチレン換算で8900 であった。

ル) エチルアクリレート172gをトルエン300ml 20 【0120】上記と同様な方法で被賠(2)~(7)を 得た。上記樹脂(1)~(7)の各繰り返し単位のモル 比率と重量平均分子量を以下に示す。 [01211

[4:38]



\* \* (化39)

[0122]

(MEDIS)

(MIRRY)

【0123】(実験例1) 融分解性ポリマー成分として 樹脂(1)2g、露光により酸を発生する化合物として トリフェニルスルホニウムパーフルオロオクタンスルホ ネート0、12g、DBU(1、8-ジアデビシクロ (5.4.0) -7-ウンデセン) 0.12g及び界面 活性剤(W-1)0.01gをプロピレングリコールモ 30 ノメチルエーテルアセテート (PGMEA) 19.2g に溶解し、0.1μmのメンプレンフィルターで精密る 満し、レジスト済を得か、 【0124】シリコンウエハーにFH:-028Dレジ

スト(フジフイルムオーリン社製、1線用レジスト)を

キャノン製コーターCDS-650を用いて被布)、9 0°C、90秒ペークして展厚0、83μmの均一膜を得 た。これをさらに200℃、3分加熱したところ順度は 71μmとなった。この上に上記で顕数したレジス ト液を塗布、90℃、90秒ペークして0.20µmの 40 【0127】現象欠階数評価の約6インチのBare 韓国で徐語1 た 【0125】こうして得られたウェハーをAェFエキシ マレーザーステッパーに解像力マスクを装填して鑑光量 と焦点を変化させながら露光した。その絵クリーンルー ム内で120℃、90秒加熱した後、テトラメチルアン モニウムヒドロオキサイド現像液(2,38%)で60 秒間現像し、蒸留水でリンス、乾燥してパターンを得 た、走査型電子開樹鎖で報客したところ 本作17mJ /cm<sup>3</sup>で0、15 µmのライン/スペースが解像して

\*6 mmのライン&スペース(1:1)のパターンが直提 できる鉱光量として求めた。

【0126】なお、斯田の振彩性は次のようにして3段 際評価にて比較した、すなわち、 基板とレジストパター ンの開税との角度を確定し、80°以上90°以下をA 評価、70°以上80°未満のものをB評価、70°未 満のものをC評価とした。さらに上記ウエハーをアルバ ック製平行平板型リアクティブイオンエッチング装置を 用い、エッチングガスを酸素とし、圧力20ミリトー ル、印加パワー100mW/cm2の条件で15分間エ ッチング処理した。その結果を走査型電子顕微鏡で観察 した。O. 16μmパターンの寸法シフトはO. 007 umであった、寸法シフトは、0.16 umのラインパ ターンにおいて助表プラブファッチング前終に顧索され る韓国空化量によって中めた

S1直板上に各レジスト継を0 ちぃmに依布! 有次 吸着式ホットプレートで140℃ 60段間が繰し、次 CO,  $35 \mu m J \nu g \rho h h - \mu N g - \nu (Hole$ Duty比=1,3)のテストマスクを介してNiko n ステッパーNSR-1505EXにより数字した 後、露光後加熱を120℃で90秒間行った。引き続き 2. 38%TMAH (テトラメチルアンモニウムヒドロ キシド水溶液)で60秒間のパドル現像後、純水で30 **科伽水洗しスピン乾燥した。こうして得られたサンプル** いた。新面の矩形性は評価Aであった。必要は、0.1 \* 50 をケーエルエー・テンコール (株) 製KLA-2112

5.5

ララ 機により現像欠陥数を測定し、得られた1次データ値を 現像欠陥数とした。結果は63であった。 【0128】実施例2~11及び比較例1 実施例1における散分解性ポリマー(樹脂)、酸発生

別、溶別、有機塩基化合物、昇面活性剤の代わりに、それぞれ表1に示した酸分解性ポリマー、酸発生剤、溶 \*

\* 利、有機塩基化合物、界面活性利を用いた以外は、実施 例1と全く同じにしてボジ型フォトレジストを調整し、 実施例1と同様にして露光、現像、エッチング処理を行った。 得られた性能については表2に示した。 【0129】

(表1)

表1					
	融分解性複點	融発生期	溶料	有機塩基	养婆活性剂
実施例1	樹脂(1)	PAG4-8	PGMEA	DBU	W-1
実施例 2	樹頭(2)	PAG3-5	PGMEA	DBU	W-1
実施例 3	被提(3)	PAG3-34	PGMEA	TPI	W-2
実施例 4	樹類(4)	PAG4-6	EL.	DBU	W-3
実施例 5	樹銀(5)	PAG4-6	PGMEA	DMAP	W-4
実施例 6	<b>棚間(6)</b>	PAG4-5	POMEA	TPI	W-1
実施例 7	報(担(7)	PAG8-4	EL	DBU	W-1
実施到 6	粉銀(1)	PAG4-28	PGMEA	DBÚ	W-2
実施例 9	<b>期間(1)</b>	PAG4-5	PGMEA	DBU	W-1
実施例 10	報信(1)	PAG4-2	POMEA	DBU	W-1
実施例 11	樹脂(1)	PAG4-7	POMEA	DBU	W-2
比較明1	MIRO1	DAG4-5	POMEA	DBII	W-1

DMAP:4-ジメチルアミノビリジン

TPI:245-トリフェニルイミダゾール 【0130】表1において、比較例に用いた樹脂R1

は、下記構造のものである。

※【0131】 ※ 【化40】

00= C-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-S(SICH<sub>2</sub>)<sub>0</sub>

【0132】崇暦R1は、SP1B第3678巻564 ページ記載の方法により合成した。NMR選定から、モ ノマーの組成比は、67/33であった。またGPC別 定より、重量平均分子量を求めたところ、ポリスチレン

換算で19700であった。 【0133】また、界面活性剤としては、

W-1:メガファックF176 (大日本インキ (株) 鉄) (フッ紫系)

W-2:メガファックR08 (大日本インキ (株) 製)★

**★(フッ素及びシリコーン系)** 

W-3:ボリシロキサンボリマーKP-341(信婦化 学工業(株)製) W-4:ボリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W-4:ボリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 溶剤であるELは、乳酸エチルを表し、混合溶剤は、重 量比を表す。

語所であるとしば、孔原エテルを狭し、混合格を 量比を表す。 40 【0134】 【表2】

57 概2					58
R2	解像力 (µm)	器度 (mi/cm*)	矩形性	寸法シフト	現像欠點數
実施例1	0.15	17	Α	0.007	63
実施例 2	0.14	20	Α.	0.006	61
実施例3	0.15	21	В	0.008	72
突路倒 4	0.14	19	В	0.006	59
実施例 5	0.16	20	Α.	0.006	63
実施例を	0.16	21	Α	0.006	56
実施例7	0.15	24	Α.	900.0	58
実施例8	0.15	30	В	800.0	54
実施到9	0.15	25	A	300.0	77
実施例 10	0.15	21	В	0.007	58

0 0.015

(表3)

実路例 11 比較何1 【0135】上記表2に示すように、本枠明のポジ型フ ォトレジスト級成物は、優れた感度、解傷力を有し、月 つパターンの矩形性が良好で、寸法シフト及び現像欠陥 20 外は、上記と同様にして実験を行い、その結果を実験例

0.14

0.17

数が著しく軽減されているのが判る。 【0136】(実験例12~15、比較例2)上記実験 例1~4及び比較例の組成物について、露光装置ArF\* \*ステッパーの代りに、KrFステッパー(キャノン (株)製FPA-3000EX3)を用いて露光した以 12~15及び比較例2として下記表3に示す。 [0137]

0.010 62

#3 解像力 が庄 矩形性 寸法シフト 現像欠陥数 (um) (mi/am²) **実施例 12** 0.16 41 0.008 実施例 13 0.16 0.007 40 A 実施例 14 0.15 38 8 0.008 71 金牌例 15 0.001 0.16 28 R ca 土酸粥 2 0.18 0017

【0138】上記表3に示すように、本春明のポジ型フ オトレジスト組成物は、優れた感度、解像力を有し、日 つパターンの矩形性が良好で、寸法シフト及び現像欠陥 数か著しく軽減されているのが刺る。 [0139]

【発明の効果】本発明は、半導体デバイスの製造におい て、高速度であって、O、16μm以下の高解能力を有所

※し、しかも矩形形状を有するレジストパターンを考え、 理能済への濡れ性が食料で現象を繋が少かいポジガフェ トレジスト組成物を提供できる。また、2層レジスト法 において、酸素アラズマエッチング工程での下層へのパ ターン転写の際に寸法シフトが小さいポジ型フォトレジ スト組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Ct. 7 部が記号 FI ターマコード(参考) H 0 1 L 21/30 573